

# 2011年2月期第2四半期決算会社説明会資料

2010年10月19日

**RORZE CORPORATION**



Listed Company 6323



# 2011年2月期第2四半期(累計) 連結損益計算書

(百万円)

	2010年2月期 第2四半期(累計) 実績	2011年2月期 第2四半期(累計) 実績	増減率	増減理由等
売上高	902	4,815	433.8%	【増加要因】 ・前期下半期以降、半導体や液晶関連の設備投資が回復基調となり、国内の他、台湾のウエハ搬送装置、韓国ガラス基板搬送装置・ガラスカッティングマシンを中心として、受注が好調に推移
売上総利益	0	1,292	250,793.0%	【増加要因】 ・当社、並びに台湾、韓国子会社の大幅な増収 ・上記に伴うベトナム生産子会社の生産性の向上 等
販管費	687	843	22.7%	【増加要因】 ・売上増加に伴う人件費、販売関連費用の他、各種経費の増加 ・開発研究強化に伴う費用増加 等
営業利益又は 営業損失(△)	△687	448	—%	
経常利益又は 経常損失(△)	△582	488	—%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
四半期純利益又は 四半期純損失(△)	△369	330	—%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

# 2011年2月期第2四半期 連結貸借対照表

(百万円)

	2010年2月期 第2四半期実績	2011年2月期 第2四半期実績	増減額	増減理由等
流動資産	6,891	9,090	2,199	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現金及び預金 <span style="float: right;">△350</span></li> <li>・受取手形及び売掛金 <span style="float: right;">+1,596</span></li> <li>・たな卸資産 <span style="float: right;">+799</span></li> <li>・その他 <span style="float: right;">+134</span></li> </ul>
固定資産	6,692	6,472	△219	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物及び構築物 <span style="float: right;">△226</span></li> <li>・土地 <span style="float: right;">△17</span></li> <li>・無形固定資産 <span style="float: right;">+51</span></li> <li>・投資有価証券 <span style="float: right;">△33</span></li> <li>・繰延税金資産 <span style="float: right;">+56</span></li> <li>・その他(投資その他の資産) <span style="float: right;">△29</span></li> </ul>
資産合計	13,583	15,562	1,979	
流動負債	4,464	6,073	1,609	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支払手形及び買掛金 <span style="float: right;">+1,206</span></li> <li>・短期借入金 <span style="float: right;">△230</span></li> <li>・未払法人税 <span style="float: right;">+121</span></li> <li>・製品保証引当金 <span style="float: right;">+85</span></li> <li>・その他 <span style="float: right;">+422</span></li> </ul>
固定負債	1,497	2,198	701	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期借入金 <span style="float: right;">+671</span></li> </ul>
負債合計	5,961	8,272	2,310	
株主資本	7,656	7,667	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利益剰余金 <span style="float: right;">+34</span></li> <li>・自己株式 <span style="float: right;">△23</span></li> </ul>
評価・換算差額等	△1,054	△1,363	△308	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他有価証券評価差額金 <span style="float: right;">△51</span></li> <li>・為替換算調整勘定 <span style="float: right;">△256</span></li> </ul>
新株予約権	2	19	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新株予約権 <span style="float: right;">+16</span></li> </ul>
少数株主持分	1,016	966	△50	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少数株主持分(主に韓国子会社) <span style="float: right;">△50</span></li> </ul>
純資産合計	7,621	7,290	△330	
負債純資産合計	13,583	15,562	1,979	

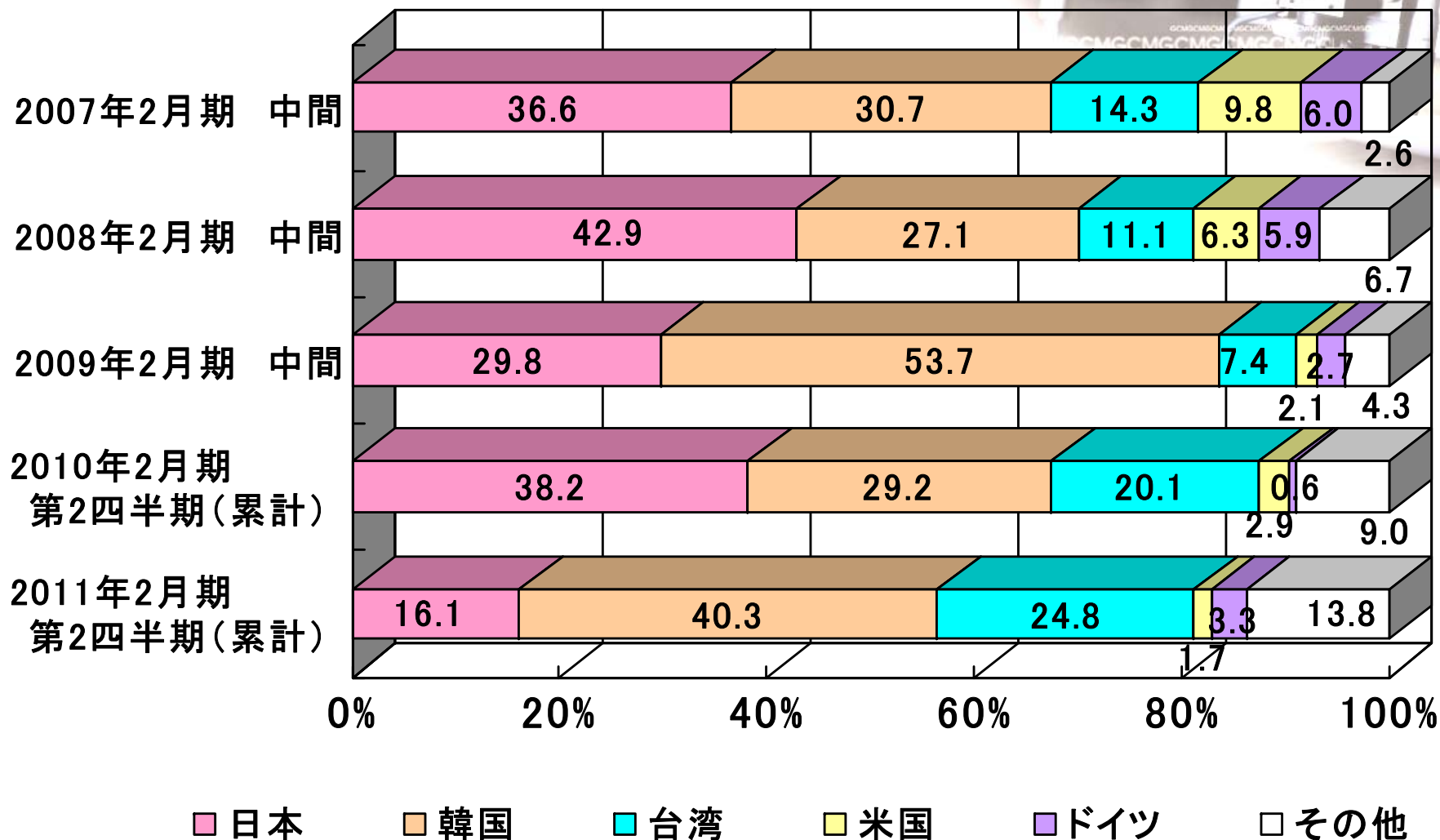


# 2011年2月期第2四半期(累計) 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

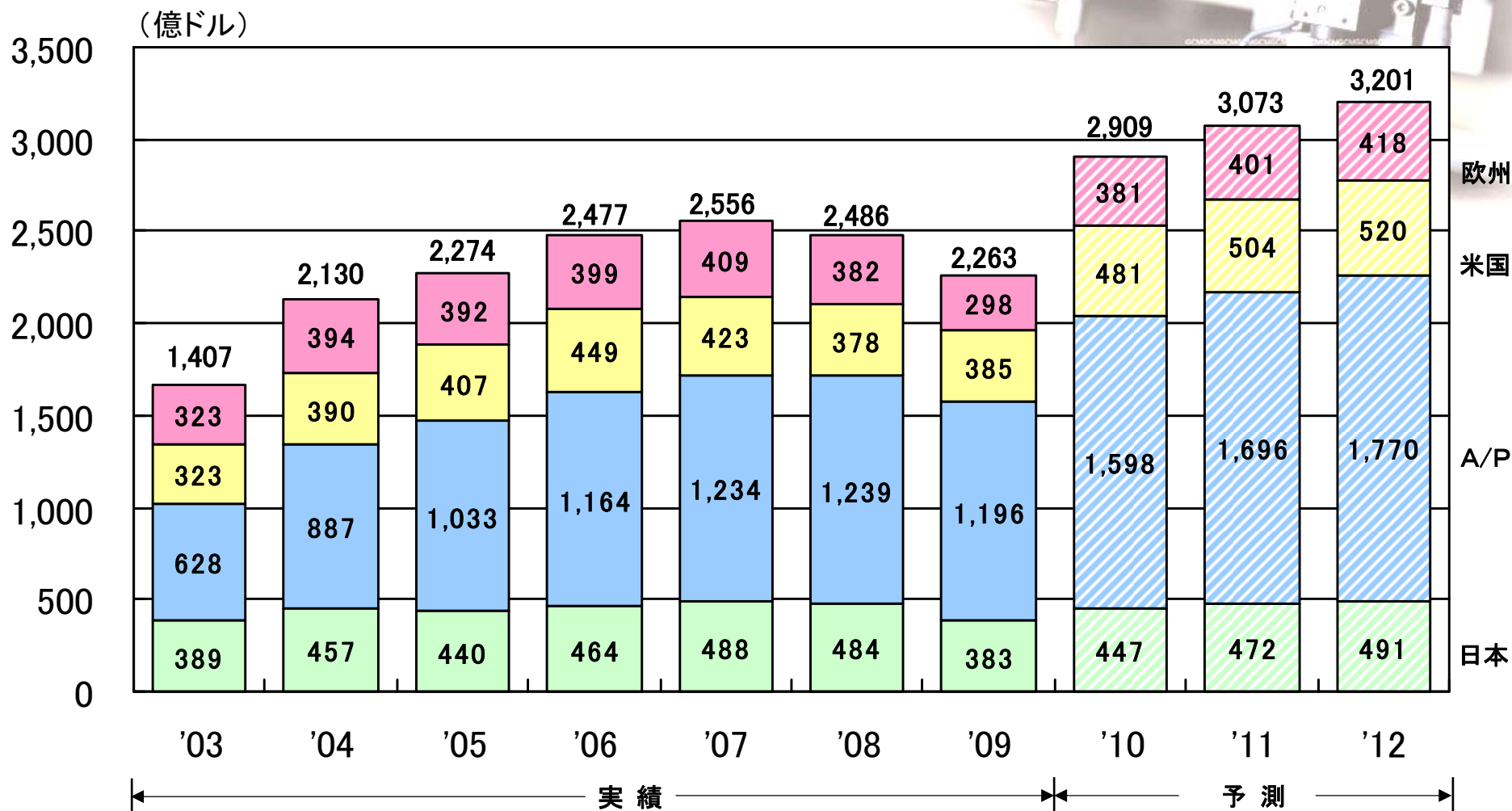
	2010年2月期 第2四半期(累計) 実績	2011年2月期 第2四半期(累計) 実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	49	△750	△799
投資活動による キャッシュ・フロー	241	△29	△271
財務活動による キャッシュ・フロー	△948	16	965
現金及び現金同等物 に係る換算差額	51	△59	△110
現金及び現金同等物 の増減額	△606	△822	△216
現金及び現金同等物 の期首残高	2,359	2,262	△96
現金及び現金同等物 の期末残高	1,752	1,439	△313

# 海外売上高(連結)





# 世界の地域別半導体市場規模

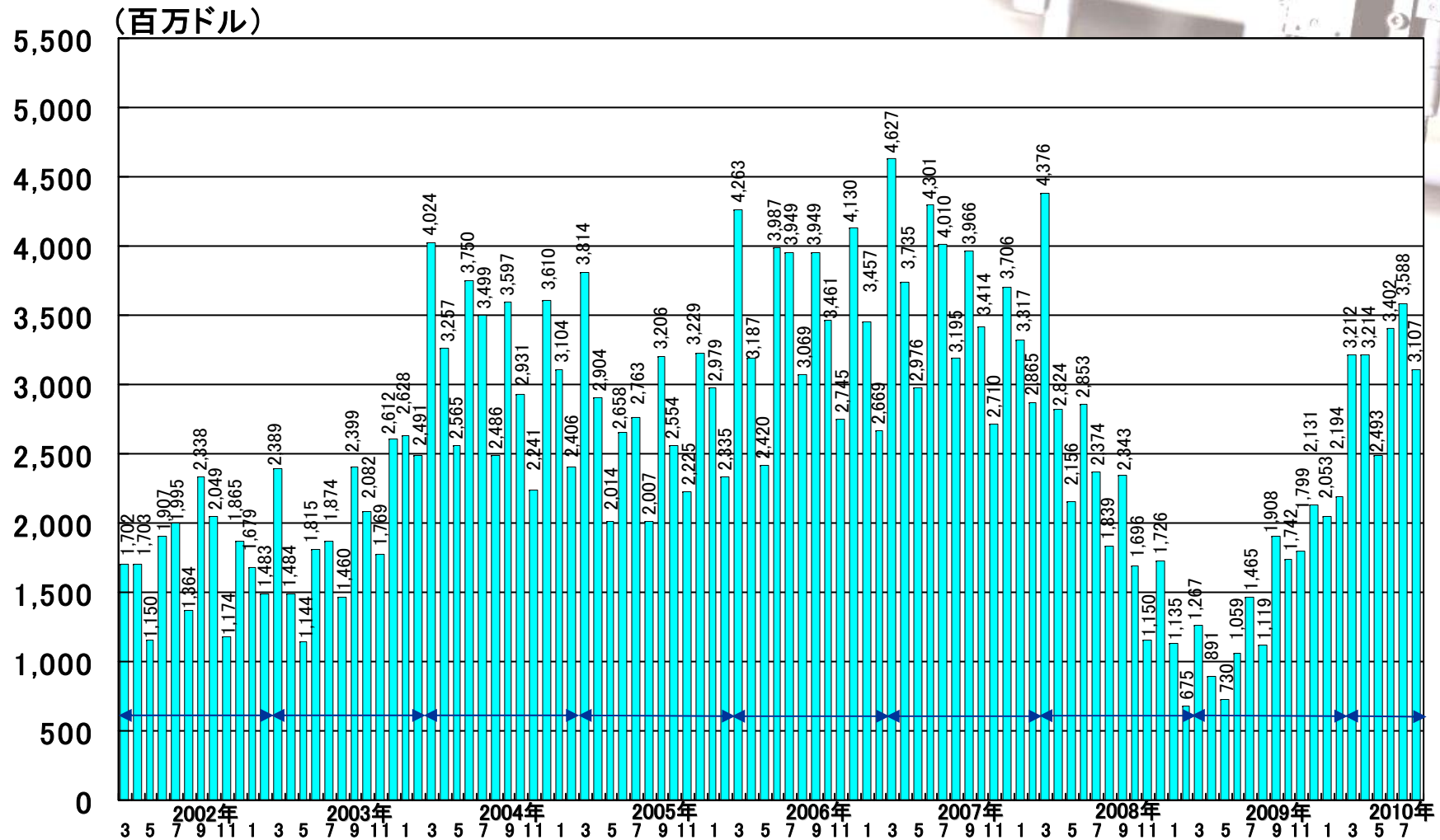


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2010年6月23日付 半導体産業新聞) (2010年6月 WSTS発表)



# 世界規模 半導体製造装置販売統計 (2010年8月末現在)



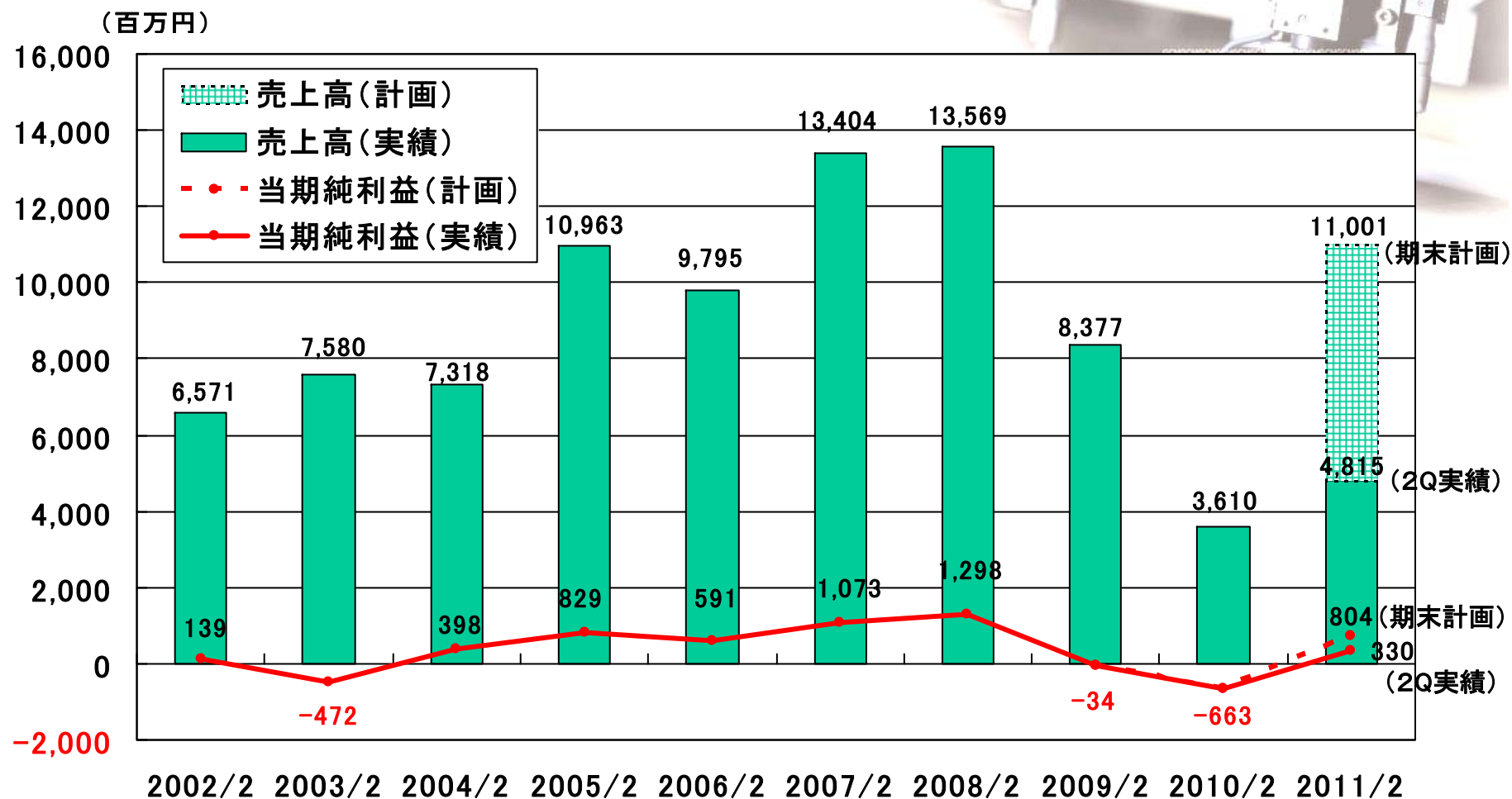
(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

# 2011年2月期 通期連結業績予想

(百万円)

	2010年2月期 通期実績	2011年2月期 第2四半期(累計) 実績	2011年2月期 通期予想
売上高	3,610	4,815	11,001
売上総利益	327	1,292	2,974
販管費	1,442	843	1,754
営業利益又は 営業損失(△)	△1,115	448	1,220
経常利益又は 経常損失(△)	△953	488	1,202
当期(四半期) 純損失(△)	△663	330	804

# 連結業績の推移





---

# ありがとうございました！

## 注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。